

Docket No.: SUT-0229
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Satoshi Tokuda, et al.

Application No.: Not Yet Assigned

Confirmation No.:

Filed: Concurrently Herewith

Art Unit: N/A

For: RADIATION DETECTOR AND RADIATION
IMAGING APPARATUS AND METHOD FOR
PRODUCING RADIATION DETECTOR

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

MS Patent Application
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

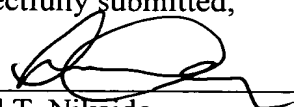
Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Date</u>
Japan	2002-336540	November 20, 2002

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: October 24, 2003

Respectfully submitted,

By 
David T. Nikaido
Registration No.: 22,663
Lee Cheng
Registration No.: 40,949
(202) 955-3750
Attorneys for Applicant

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月20日
Date of Application:

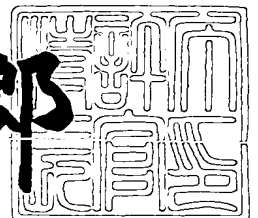
出願番号 特願2002-336540
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-336540]

出願人 株式会社島津製作所
Applicant(s):

2003年 7月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3055930

【書類名】 特許願

【整理番号】 K1020405

【提出日】 平成14年11月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01T 1/24

【発明者】

 【住所又は居所】 京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製作所
 内

 【氏名】 徳田 敏

【発明者】

 【住所又は居所】 京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 株式会社島津製作所
 内

 【氏名】 岸原 弘之

【特許出願人】

 【識別番号】 000001993

 【氏名又は名称】 株式会社島津製作所

【代理人】

 【識別番号】 100093056

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 杉谷 勉

 【電話番号】 06-6363-3573

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 045768

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 放射線検出器及び放射線撮像装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器において、前記検出層を、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成し、かつ、前記検出層に Cl をドーピングしたことを特徴とする放射線検出器。

【請求項2】 請求項1に記載の放射線検出器において、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）の少なくとも一つを含む第1の材料と、 $CdCl_2$ （塩化カドミウム）又は $ZnCl_2$ （塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む第2の材料との混合体をソースとし、蒸着又は昇華法により前記検出層を形成したことを特徴とする放射線検出器。

【請求項3】 請求項2に記載の放射線検出器において、前記基板と前記ソースとを近接対向配置した状態で昇華法によって前記検出層を形成したことを特徴とする放射線検出器。

【請求項4】 放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器において、前記検出層を、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成した後、 Cl 原子を含む蒸気を前記検出層に供給しつつ加熱することにより Cl をドーピングしたことを特徴とする放射線検出器。

【請求項5】 請求項4に記載の放射線検出器において、前記検出層は、 $CdCl_2$ （塩化カドミウム）又は $ZnCl_2$ （塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む粉末またはその焼結体を対向配置した状態で熱処理を施すことにより Cl がドーピングされていることを特徴とする放射線検出器。

【請求項6】 請求項5に記載の放射線検出器において、前記熱処理雰囲気は、1気圧に保持した N_2 、 O_2 、 H_2 、希ガス（ He 、 Ne 、 Ar ）の少なくとも

も一つを含むことを特徴とする放射線検出器。

【請求項 7】 請求項 5 に記載の放射線検出器において、前記熱処理雰囲気は、 $1.3 \times 10^{-4} \sim 0.5$ 気圧に保持した N_2 、 O_2 、 H_2 、希ガス（He、Ne、Ar）の少なくとも一つを含むことを特徴とする放射線検出器。

【請求項 8】 放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器において、前記検出層を、CdTe（テルル化カドミウム）、ZnTe（テルル化亜鉛）、CdZnTe（テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成した後、Cl 原子を含むガスを前記検出層に供給しつつ加熱することにより Cl をドーピングしたことを特徴とする放射線検出器。

【請求項 9】 請求項 1 から 3 のいずれかに記載の放射線検出器のように前記検出層に Cl をドーピングし、さらに請求項 4 から 8 のいずれかに記載の放射線検出器のように前記検出層に Cl を追加ドーピングしたことを特徴とする放射線検出器。

【請求項 10】 請求項 1 から 9 のいずれかに記載の放射線検出器と、前記変換層からの電荷を蓄積する複数の電荷蓄積容量と、前記複数の電荷蓄積容量の電荷を読み出すためのアレイ状に配列されたスイッチング素子及び駆動・読出回路を含むスイッチングマトリクス基板とを備えたことを特徴とする放射線撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、X線、 γ 線、光等を含む放射線を検出する機能を有し、医療分野、工業分野、原子力分野に使用される放射線検出器及び放射線撮像装置に係り、特に、放射線に有感な検出層が半導体で構成され、かつそれが多結晶で構成された技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、放射線検出器として、放射線に感応する検出層に CdTe（テルル化カ

ドミウム)、 CdZnTe (テルル化カドミウム亜鉛) の単結晶体を用いたものが挙げられる。この場合、ワイドギャップであって重元素で構成されるので、室温動作可能で高感度な特性のものが得られる。しかしながら、面撮像用の大面積の単結晶を成長させることは極めて困難であり、小面積の単結晶体をタイル状に貼り合わせて面検出器を構成することが試行されている。ところが、これでは産業用あるいは医用の撮像装置用に必要な数十 cm 角の大面積を得るためには、単結晶体の材料費が非現実的に高価になる他、継ぎ目の処理が極めて煩雑となる。

【0003】

一方、CVD 法や PVD 法等で成膜した CdTe (テルル化カドミウム)、 CdZnTe (テルル化カドミウム亜鉛) の多結晶膜では、多くの結晶粒界を含み、そのまま (as deposition) では、電氣的及び放射線検出特性が単結晶体の場合に比較して劣ることが発明者等の実験によって明らかになった。すなわち、X 線領域の放射線検出器として用いる場合には、検出層の厚みとして、X 線を吸収するために数百 μm の厚みが必要となる。このように厚い多結晶体の検出層にバイアスを印加して X 線照射による信号電荷を収集しようとしても、発生した電荷が多結晶体の粒界等に捕捉されてしまうこと等に起因して、感度や応答性が著しく低下するのである。

【0004】

ところで、 CdTe (テルル化カドミウム) の多結晶薄膜 (数十 μm) を変換層とする太陽電池のように、0.3 M 程度の CdCl_2 (塩化カドミウム) 溶液を多結晶薄膜の表面に塗布し、420℃程度の雰囲気下で25分程度の熱処理を施すことにより、光変換効率が向上することが知られている (JJAP, Vol.36(1997) Part 1, No, pp6304-6305)。これは、 CdCl_2 (塩化カドミウム) が熱処理によって膜中に浸透し、多結晶薄膜の粒界を保護する効果と考えられている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のような問題がある。

すなわち、太陽電池よりも百倍ほど検出層の厚みがある放射線検出器について

従来の手法を適用しても、 $CdCl_2$ （塩化カドミウム）が膜中に十分に浸透せず、十分な効果を得ることができないという問題がある。また、大面積の基板に適用するには、塗布では十分な面内均一性を得ることができないという問題もある。

【0006】

この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、 Cl を検出層面内ではほぼ均一になるように分布させることにより、感度及び応答性が良好で、しかも面内感度が良好な放射線検出器及び放射線撮像装置を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

この発明は、このような目的を達成するために、次のような構成をとる。

【0008】

すなわち、請求項1に記載の発明は、放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器において、前記検出層を、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成し、かつ、前記検出層に Cl をドーピングしたことを特徴とするものである。

【0009】

（作用・効果）多結晶膜からなる検出層に存在する粒界等が Cl によって保護され、かつ、 Cl がドーピングされているので、表面付近だけでなく内部にも保護が及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら放射線の検出特性（感度、応答性等）を良好なものとすることができる。

【0010】

また、前記検出層は、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）の少なくとも一つを含む第1の材料と、 $CdCl_2$ （塩化カドミウム）又は $ZnCl_2$ （塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む第2の材料との混合体をソースとし、蒸着又は昇華法により形成するのが好ましい（請求項2）。

【0011】

(作用・効果) 第1の材料と第2の材料との混合体からなるソースにはC1が含まれているので、蒸着又は昇華により検出層が形成される際に、同時にC1が検出層に含まれる。したがって、検出層の表面付近だけでなく、その深さ方向にもC1をほぼ均一に分布させることができる。また、C1ドーピングを気相で行うことにより、検出層における結晶粒が均一化されるので(モフォロジーの改善)、面内における出力均一性が高められる。

【0012】

また、前記検出層の形成は、前記基板と前記ソースとを近接対向配置した状態で行うことが好ましい(請求項3)。

【0013】

(作用・効果) 気相によって検出層を構成することにより、塗布する場合に比べてC1を高スループットで均一にドーピングでき、検出特性の優れた検出層を形成することができる。

【0014】

また、請求項4に記載の発明は、放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器において、前記検出層を、CdTe(テルル化カドミウム)、ZnTe(テルル化亜鉛)、CdZnTe(テルル化カドミウム亜鉛)のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成した後、C1原子を含む蒸気を前記検出層に供給しつつ加熱することによりC1をドーピングしたことを特徴とするものである。また、蒸気に代えてC1を含むガスを供給するようにしてもよい(請求項8)。

【0015】

(作用・効果) 多結晶膜からなる検出層が形成された後、C1を含む蒸気(又はガス)によってC1が供給され、熱処理によってC1が検出層の内部に浸透する。よって、検出層に存在する粒界等の欠陥がC1によって保護され、かつ、C1がドーピングされているので、膜の表面付近だけでなく内部にも保護が及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら放射線の検出特性(感度、応答性等)を良好なものとすることができる。また、C1ドーピングは蒸気やガスなどの気相で行う

ことにより、検出層における結晶粒が均一化されるので（モフォロジーの改善）、面内における出力均一性が高められる。

【0016】

また、前記検出層は、CdCl₂（塩化カドミウム）又はZnCl（塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む粉末またはその焼結体を対向配置した状態で熱処理を施すことによりClがドーピングされていることが好ましい（請求項5）。

【0017】

また、前記熱処理雰囲気は、1気圧に保持したN₂、O₂、H₂、希ガス（He、Ne、Ar）の少なくとも一つを含むこと（請求項6）、 $1.3 \times 10^{-4} \sim 0.5$ 気圧に保持したN₂、O₂、H₂、希ガス（He、Ne、Ar）の少なくとも一つを含むこと（請求項7）が好ましい。

【0018】

（作用・効果）低温で処理することができるので、リーク電流をより低減できる。また、温度を同じにすれば、より多くのClを供給することができ、短時間で処理することができる。

【0019】

また、請求項9に記載の発明は、請求項1から3のいずれかに記載の放射線検出器のように前記検出層にClをドーピングし、さらに請求項4から8のいずれかに記載の放射線検出器のように前記検出層にClを追加ドーピングしたことを特徴とするものである。

【0020】

（作用・効果）検出層の形成時にClをドーピングした後、検出層が形成された後にもさらにClをドーピングするので、結晶粒界の保護がより好適に行われる。したがって、よりリーク電流を低減しつつ検出器特性を向上できる。

【0021】

また、請求項10に記載の発明は、請求項1から9のいずれかに記載の放射線検出器と、前記変換層からの電荷を蓄積する複数個の電荷蓄積容量と、前記複数個の電荷蓄積容量の電荷を読み出すためのアレイ状に配列されたスイッチング素子及び駆動・読出回路を含むスイッチングマトリックス基板とを備えたことを特

徴とするものである。

【0 0 2 2】

(作用・効果) 放射線の検出特性が良好な放射線検出器を用いて画像化できるので、医用あるいは産業用として有用な高品質の放射線画像を取得することができる。

【0 0 2 3】

この明細書は、次のような課題解決手段も開示している。

【0 0 2 4】

(1) 放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器の製造方法において、前記検出層を、 $CdTe$ (テルル化カドミウム)、 $ZnTe$ (テルル化亜鉛)、 $CdZnTe$ (テルル化カドミウム亜鉛) のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成し、かつ、前記検出層に Cl をドーピングしたことを特徴とする放射線検出器の製造方法。

【0 0 2 5】

前記 (1) に記載の発明によれば、多結晶からなる検出層に存在する粒界等が Cl によって保護され、かつ、 Cl がドーピングされているので、表面付近だけでなく内部にも保護が及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら放射線の検出特性 (感度、応答性等) が良好な放射線検出器を製造することができる。

【0 0 2 6】

(2) 前記 (1) に記載の放射線検出器の製造方法において、 $CdTe$ (テルル化カドミウム)、 $ZnTe$ (テルル化亜鉛)、 $CdZnTe$ (テルル化カドミウム亜鉛) の少なくとも一つを含む第 1 の材料と、 $CdCl_2$ (塩化カドミウム) 又は $ZnCl_2$ (塩化亜鉛) の少なくとも一つを含む第 2 の材料との混合体をソースとし、蒸着又は昇華法により前記検出層を形成することを特徴とする放射線検出器の製造方法。

【0 0 2 7】

前記 (2) に記載の発明によれば、第 1 の材料と第 2 の材料との混合体からなるソースには Cl が含まれているので、蒸着又は昇華により検出層が形成される際に、同時に Cl が検出層に含まれる。したがって、検出層の表面付近だけでな

く、その深さ方向にも C1 をほぼ均一に分布させた放射線検出器を製造できる。
また、C1 ドープを気相で行うことにより、検出層における結晶粒が均一化されるので（モフォロジーの改善）、面内における出力均一性が高められた放射線検出器を製造できる。

【0028】

(3) 放射線に感応する検出層を基板に備えた放射線検出器の製造方法において、前記検出層を、CdTe（テルル化カドミウム）、ZnTe（テルル化亜鉛）、CdZnTe（テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜として形成する過程と、C1 原子を含む蒸気（又はガス）を前記検出層に供給しつつ加熱することにより C1 をドープする過程とを実施することを特徴とする放射線検出器。

【0029】

前記(3)に記載の発明によれば、気相によって検出層を構成することにより、塗布することに比較して C1 を均一にドープした放射線検出器を得ることができる。

【0030】

(4) 前記(1)又は(2)記載の放射線検出器の製造方法のように前記検出層に C1 をドープする過程と、さらに前記(4)又は(5)記載の放射線検出器の製造方法とを実施して前記検出層に C1 を追加ドープすることを特徴とする放射線検出器の製造方法。

【0031】

前記(4)に記載の発明によれば、検出層の形成時に C1 をドープした後、検出層が形成された後にもさらに C1 をドープするので、結晶粒界の保護がより好適に行われる。したがって、よりリーク電流を低減しつつ検出器特性を向上できる。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を説明する。

図1ないし図4はこの発明の一実施例に係り、図1は実施例に係る放射線検出

器の構成を示す縦断面図であり、図2は放射線撮像装置の概略構成を示す側面図であり、図3はスイッチングマトリクス基板及び周辺回路の構成を示す回路図であり、図4は放射線撮像装置の縦断面を示す模式図である。

【0033】

放射線検出器1は、放射線に対して透過性を有する支持基板3と、その下面側に形成されたバイアス電荷印加用の共通電極5と、この共通電極5の下面に正孔注入阻止層7と、入射した放射線に感応して電子-正孔対キャリアを生成する検出層9と、この検出層9の下面に形成された電子注入阻止層11と、キャリア収集用の検出電極13とを積層した状態で備えている。

【0034】

上記の支持基板3としては、放射線の吸収係数が小さなものが好ましく、例えば、ガラス、セラミック (Al_2O_3 , AlN)、シリコン等の材料が採用可能である。この実施例では、図に示すように放射線が支持基板3側から入射する構成となっており、共通電極5に正のバイアス電圧を印加した状態で動作させる。

【0035】

検出層9は、後述するように製造されるのが好ましく、 $CdTe$ (テルル化カドミウム)、 $ZnTe$ (テルル化亜鉛)、 $CdZnTe$ (テルル化カドミウム亜鉛) のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜5a、5bで構成され、さらに、Clがドーピングされている。

【0036】

共通電極5や検出電極13は、例えば、ITO、Au、Ptなどの導電材料からなる。正孔注入阻止層7としては、n型層を形成するCdS、ZnS膜などが例示され、電子注入阻止層11としては、p型層を形成する Sb_2Te_3 、 Sb_2S_3 、 $ZnTe$ 膜などが例示される。

【0037】

上記のような構成の放射線検出器1は、図2に示すように、スイッチングマトリクス基板15と一体的に構成されて放射線撮像装置として機能する。これにより、放射線検出器1の検出層9で生成されたキャリアがスイッチングマトリクス基板15により素子別に収集され、素子毎に蓄積されて電気信号として読み

出される。

【0038】

スイッチングマトリックス基板 15 は、図 3 に示すように、図 1 における検出素子 1 a に対応して、電荷蓄積容量であるコンデンサ 17 と、スイッチング素子としての薄膜トランジスタ 19 とが形成されている。なお、説明の都合上、図 3 では、3×3（画素）のマトリックス構成としているが、実際には 1024×1024 等のさらに多くの画素を備えている。

【0039】

スイッチングマトリックス基板 15 の詳細な構造は、図 4 に示すようなものである。すなわち、絶縁性基板 21 の上面には、コンデンサ 17 の接地側電極 17 a と、薄膜トランジスタ 19 のゲート電極 19 a の上に絶縁膜 23 を介してコンデンサ 17 の接続側電極 17 b と、薄膜トランジスタ 19 のソース電極 19 b 及びドレイン電極 19 c が積層形成されている。さらに、その上面には、保護用の絶縁膜 25 で覆われた状態となっている。

【0040】

また、接続側電極 17 b とソース電極 19 b は、同時形成されて導通されている。絶縁膜 23 と絶縁膜 25 としては、例えば、プラズマ SiN 膜が採用可能である。放射線検出器 1 とスイッチングマトリックス基板 15 とを位置合わせして、検出電極 13 とコンデンサ 17 の接続側電極 17 b との位置を合わせ、例えば、異方導電性フィルム（ACF）や異方導電性ペースト等を間に介在させた状態で、加熱・加圧接着して貼り合わせる。これにより放射線検出器 1 とスイッチングマトリックス基板 15 とが貼り合わされて一体化される。このとき検出電極 13 と接続側電極 17 b とは、介在導体部 27 によって導通されている。

【0041】

さらに、スイッチングマトリックス基板 15 は、読み出し駆動回路 29 と、ゲート駆動回路 31 とを備えている。読み出し駆動回路 29 は、列が同一の薄膜トランジスタ 19 のドレイン電極 19 c を結ぶ縦方向の読み出し配線 30 に接続されている。ゲート駆動回路 31 は、行が同一の薄膜トランジスタ 19 のゲート電極 19 a を結ぶ横方向の読み出し配線 32 に接続されている。なお、図示省略し

ているが、読み出し駆動回路 2 9 内では、各読み出し配線 3 0 に対してプリアンプが接続されている。

【 0 0 4 2 】

なお、上記とは異なり、スイッチングマトリックス基板 1 5 に読み出し駆動回路 2 9 及びゲート駆動回路 3 1 が一体的に集積されたものも用いられる。

【 0 0 4 3 】

次に、上記の放射線検出器 1 の製造方法の詳細について説明する。

【 0 0 4 4 】

放射線検出器 1 の共通電極 5 は、例えば、スパッタリング・蒸着等の方法で積層形成する。また、同様にして、正孔注入阻止層 7 を共通電極 5 の下面に形成する。そして、正孔注入阻止層 7 の下面に、例えば、次のような「近接昇華法」を用いて検出層 9 を形成する。

【 0 0 4 5 】

具体的には、蒸着チャンバ 3 3 内に支持基板 3 を載置する。蒸着チャンバ 3 3 内には、ソース S を置くための下部サセプタ 3 5 が配備されているので、スペーサ 3 7 を介して蒸着面を下方に向けた状態で支持基板 3 を載置する。蒸着チャンバ 3 3 の上下部には、ヒータ 3 9 が配備されており、真空ポンプ 4 1 を動作させて蒸着チャンバ 3 3 内を減圧雰囲気にした後、上下部のヒータ 3 9 によりソース S を加熱する。これによってソース S が昇華し、支持基板 3 の下面に付着して検出層 9 が形成される。なお、ここで検出層 9 は、 $300\mu\text{m}$ 程度の厚膜として形成される。

【 0 0 4 6 】

下部サセプタ 3 5 にセットするソース S としては、CdTe（テルル化カドミウム）、ZnTe（テルル化亜鉛）、CdZnTe（テルル化カドミウム亜鉛）の少なくとも一つを含む第 1 の材料と、CdCl₂（塩化カドミウム）又は ZnCl₂（塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む第 2 の材料との混合体が挙げられる。

【 0 0 4 7 】

例えば、ソース S として、CdCl₂ を含む CdTe をまずセットして処理し

た後、ソース S を、 $CdCl_2$ を含む $ZnTe$ に交換した後、同様の再び処理を行う。これにより検出層 9 の第 1 層 9 a に Cl を含む $CdTe$ 膜が形成され、第 2 層 9 b に Cl を含む $ZnTe$ 膜が形成される。なお、検出層 9 は、一層だけで構成してもよい。

【0048】

次に、スパッタリングや蒸着等により、電子注入阻止層 11 用の半導体層を積層形成した後、パターニングして電子注入阻止層 11 を形成する。さらに、同様にして、検出電極 13 用の金属膜を積層形成した後、パターニングして検出電極 13 を形成する。以上の過程により放射線検出器 1 が形成される。

【0049】

そして、上述したようにスイッチングマトリックス基板 15 と放射線検出器 1 とを一体化して放射線撮像装置が完成する。

【0050】

上記のように構成した放射線検出器 1 は、多結晶体からなる検出層 9 に存在する粒界等が Cl によって保護され、かつ、 Cl がドーピングされているので、表面付近だけでなく内部にも保護が及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら放射線の検出特性（感度、応答性等）を良好なものとすることができる。また、 Cl ドーピングを気相で行うことにより、検出層 9 における結晶粒が均一化されるので（モフォロジーの改善）、面内における出力均一性が高められる。

【0051】

また、放射線撮像装置としては、放射線の検出特性が良好な放射線検出器 1 を用いて画像化できるので、医用あるいは産業用として有用な高品質の放射線画像を取得することができる。

【0052】

なお、検出層 9 は、まず、 $CdTe$ （テルル化カドミウム）、 $ZnTe$ （テルル化亜鉛）、 $CdZnTe$ （テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で形成しておき、その後、 Cl 原子を含む蒸気を検出層 9 に供給しつつ加熱することにより Cl をドーピングするようにしてもよい。

【0053】

具体的には、 CdCl_2 （塩化カドミウム）又は ZnCl_2 （塩化亜鉛）の少なくとも一つを含む粉末またはその焼結体を対向配置した状態で熱処理を施すことにより、検出層 9 に C 1 をドーピングする。

【0054】

このときの熱処理雰囲気は、1 気圧に保持した N_2 、 O_2 、 H_2 、希ガス（He、Ne、Ar）の少なくとも一つを含むことが好ましい。また、このときの熱処理雰囲気は、 $1.3 \times 10^{-4} \sim 0.5$ 気圧に保持した N_2 、 O_2 、 H_2 、希ガス（He、Ne、Ar）の少なくとも一つを含むことが好ましい。

【0055】

このような雰囲気にすることにより、低温で処理することができるので、リーク電流をより低減できる。また、温度を同じにすれば、より多くの C 1 を供給することができ、短時間で処理が可能である。

【0056】

また、図 6 に示すように、検出層 9 を、 CdTe （テルル化カドミウム）、 ZnTe （テルル化亜鉛）、 CdZnTe （テルル化カドミウム亜鉛）のいずれかからなる多結晶膜又はそれらの少なくとも一つを含む多結晶の積層膜で構成した後、ソースを下部サセプタ 35 にセットせず、C 1 原子を含むガスを検出層 9 に供給しつつ加熱することにより C 1 をドーピングしてもよい。

【0057】

なお、検出層 9 に C 1 をドーピングした後、さらに検出層 9 に C 1 を追加ドーピングするのが好ましい。

【0058】

検出層 9 の形成時に C 1 をドーピングした後、検出層 9 が形成された後にもさらに C 1 をドーピングするので、結晶粒界の保護がより好適に行われる。したがって、よりリーク電流を低減しつつ放射線検出器 1 の特性を向上できる。

【0059】

<従来例と本発明との比較>

図 7 は従来例における検出層の表面状態を示す写真であり、図 8 は本発明にお

ける検出層の表面状態を示す写真である。また、図9は従来例に係る放射線検出器による応答特性を示すグラフであり、図10は本発明に係る放射線検出器による応答特性を示すグラフである。

【0060】

図7及び図8に示すように、従来例と本発明とでは、明らかに結晶粒に顕著な差異があることが分かる。本発明は、C1ドーピングは蒸気やガスなどの気相で行うことにより、検出層9における結晶粒が均一化されるので（モフォロジーの改善）、面内における出力均一性が高められる。

【0061】

また、図9及び図10に示すグラフから、本発明は従来例に比較して応答性が向上していることが明らかである。これらはそれぞれに矩形パルス状の放射線を放射線検出器1に入射した際の、出力信号をグラフ化したものであり、本発明は従来例に比較して立ち上がりが速く、しかも立ち下がりも速くなっている。

【0062】

なお、この発明は上述した実施例に限定されるものではなく、以下のように変形実施が可能である。

【0063】

(1) 上述した実施例のように放射線検出器1は、正孔注入阻止層7と電子注入阻止層11を必ずしも備える必要はなく、特性によってはそれらの少なくとも一方を省略した構成としてもよい。また、印加するバイアス極性により、正孔注入阻止層7と電子注入阻止層11を入れ替えた構成も可能である。

【0064】

(2) 実施例のように平面視矩形状の二次元放射線検出器に限定されるものではなく、一次元の放射線検出器であってもよい。

【0065】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、この発明によれば、C1がドーピングされているので、検出層に存在する粒界等の保護が表面付近だけでなく内部にも及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら感度や応答性等の放射線の検出特性を良好

なものとすることができる。また、C1ドープは気相で行うので、検出層における結晶粒が均一化される（モフォロジーの改善）。その結果、面内における出力均一性が高められる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例に係る放射線検出器の構成を示す縦断面図である。

【図2】

放射線撮像装置の概略構成を示す側面図である。

【図3】

スイッチングマトリックス基板及び周辺回路の構成構成を示す回路図である。

【図4】

放射線撮像装置の縦断面を示す模式図である。

【図5】

放射線検出器に検出層を成膜する一工程の状態を示す模式図である。

【図6】

放射線検出器に検出層を成膜する他の一工程の状態を示す模式図である。

【図7】

従来例における検出層の表面状態を示す写真である。

【図8】

本発明における検出層の表面状態を示す写真である。

【図9】

従来例に係る放射線検出器による応答特性を示すグラフである。

【図10】

本発明に係る放射線検出器による応答特性を示すグラフである。

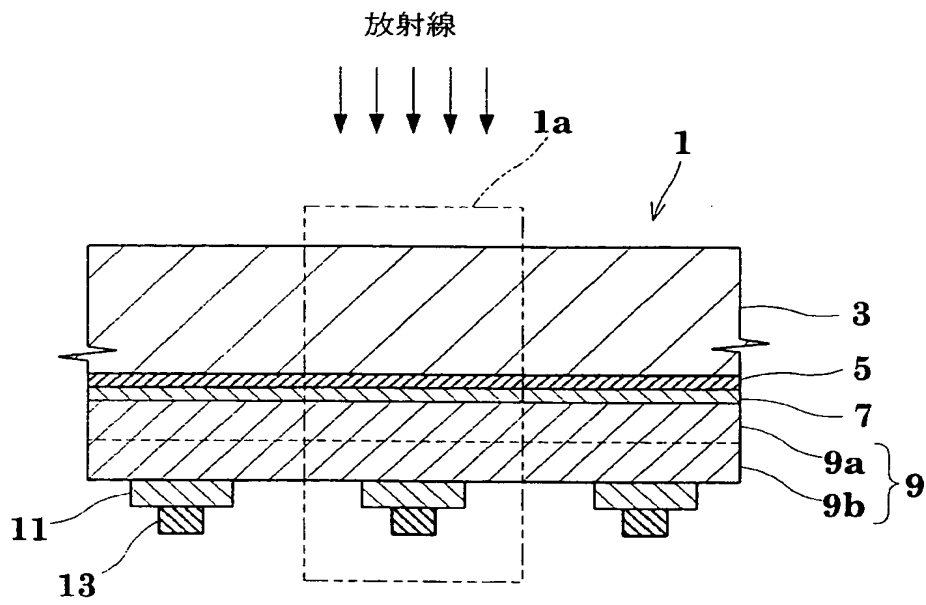
【符号の説明】

- 1 … 放射線検出器
- 3 … 支持基板
- 5 … 共通電極
- 9 … 検出層

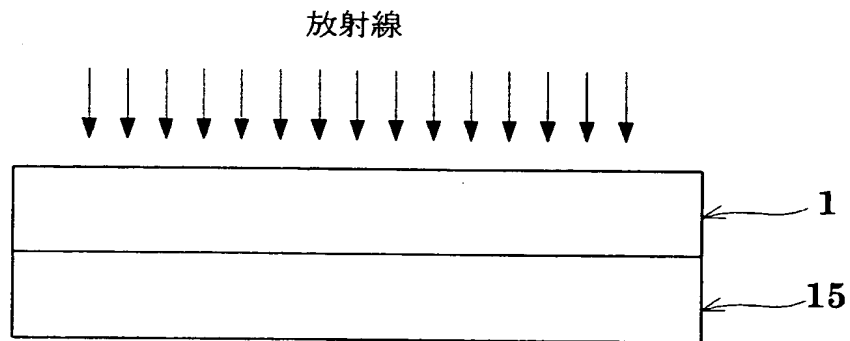
- 9 a … 第 1 層
- 9 b … 第 2 層
- 1 3 … 検出電極
- 1 5 … スイッチングマトリックス基板
- 1 7 … コンデンサ
- 1 9 … 薄膜トランジスタ
- 2 1 … 絶縁性基板
- 2 3 … 絶縁膜
- 2 9 … 読み出し駆動回路
- 3 1 … ゲート駆動回路

【書類名】 図面

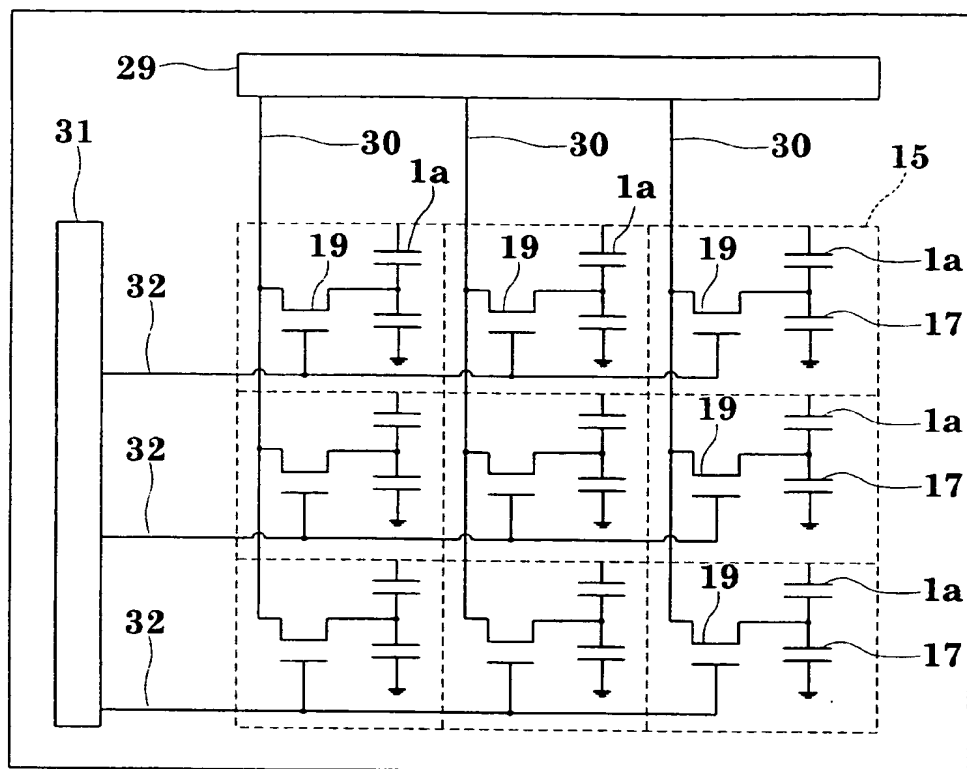
【図 1】



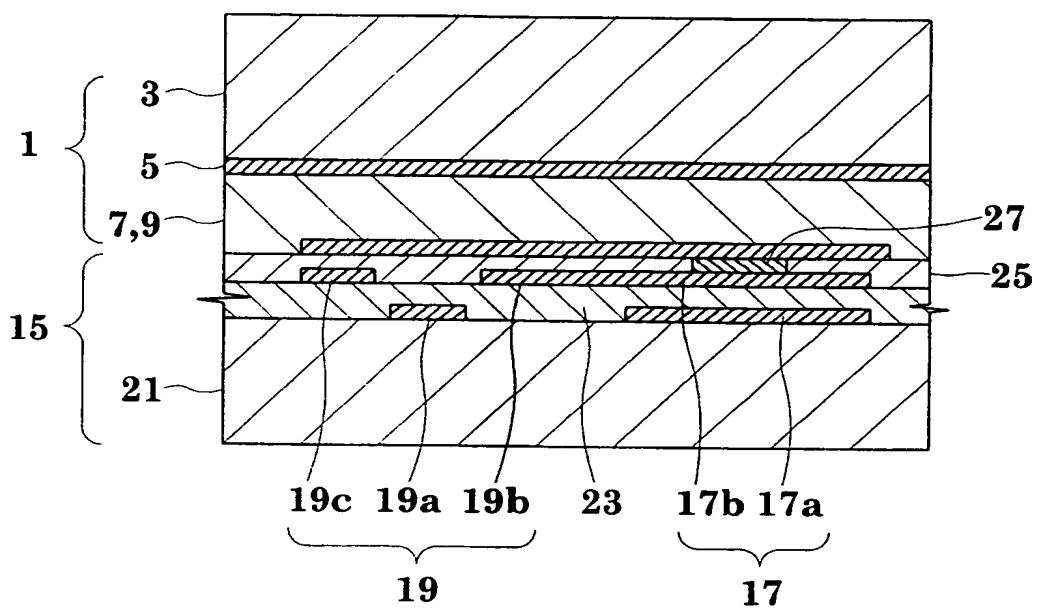
【図 2】



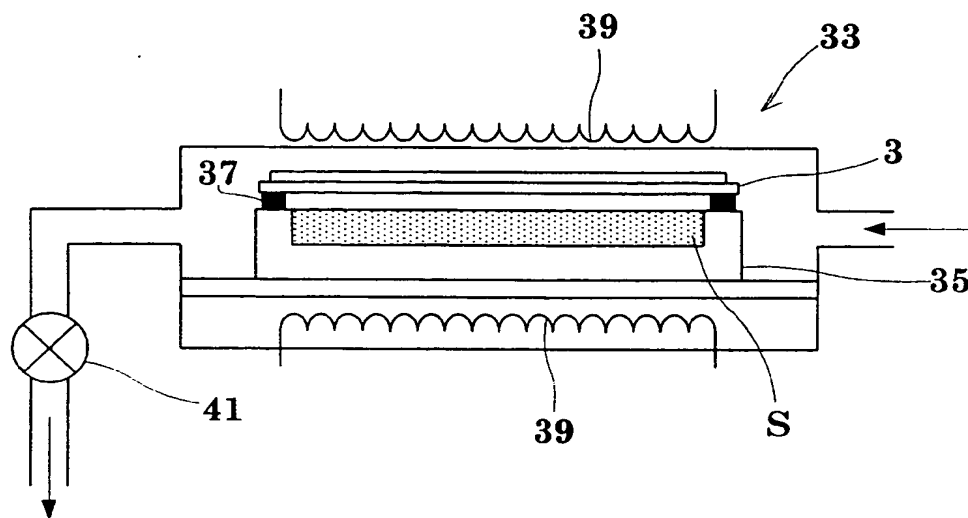
【図 3】



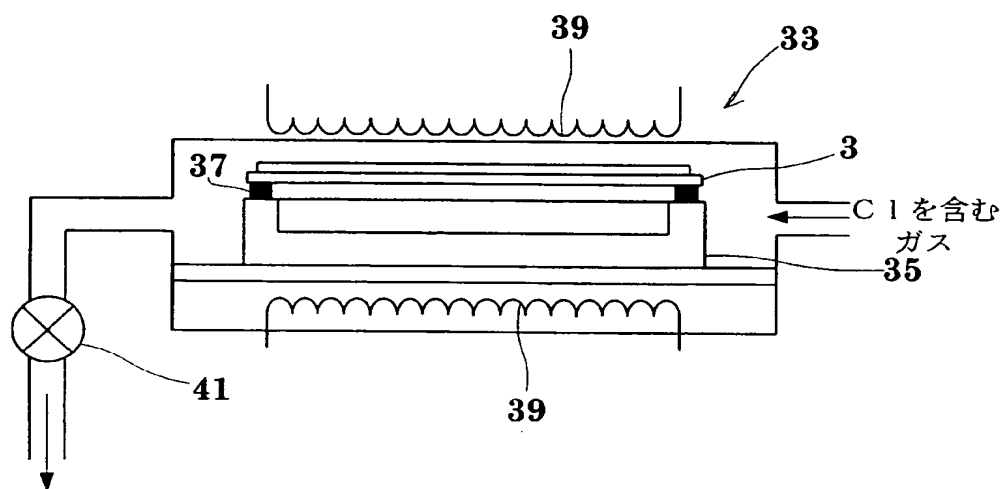
【図 4】



【図 5】

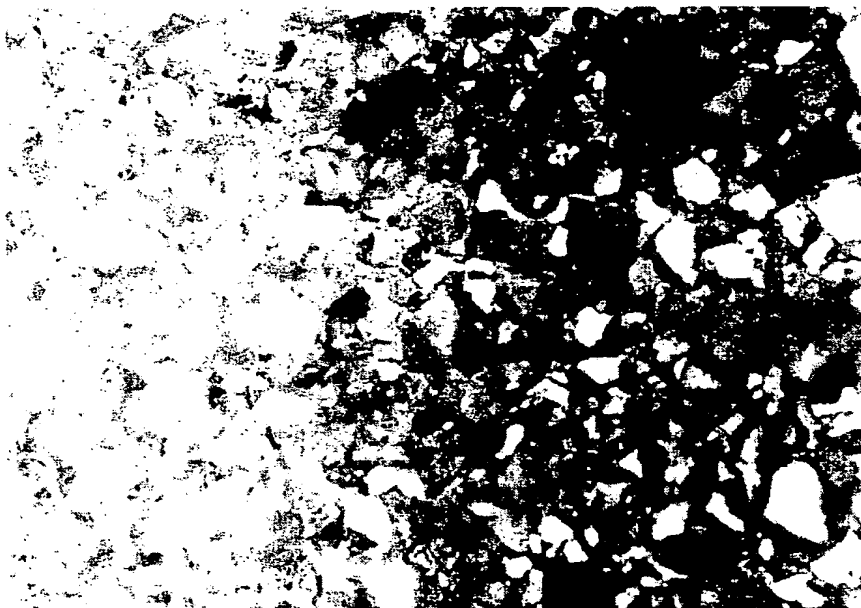


【図 6】



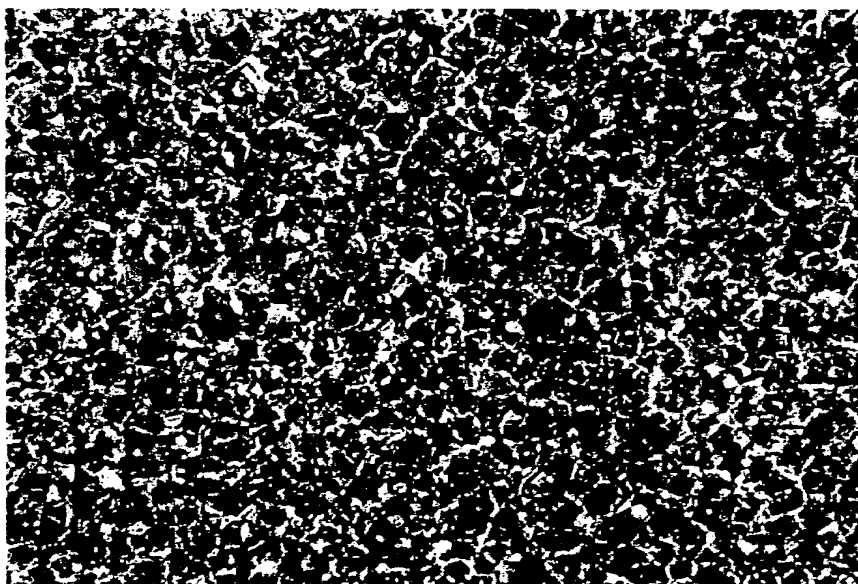
【図 7】

従来例

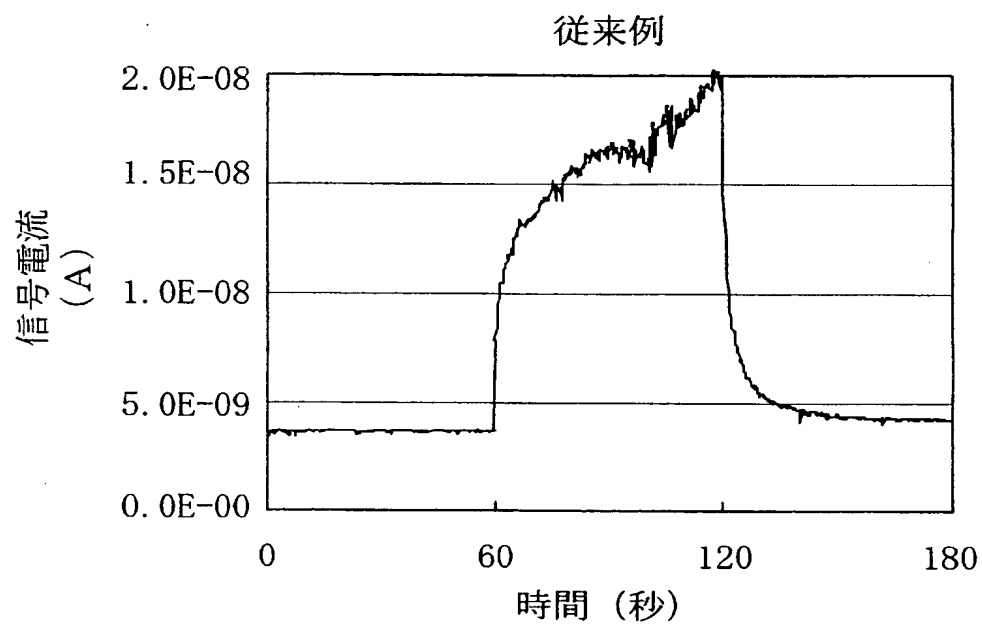


【図 8】

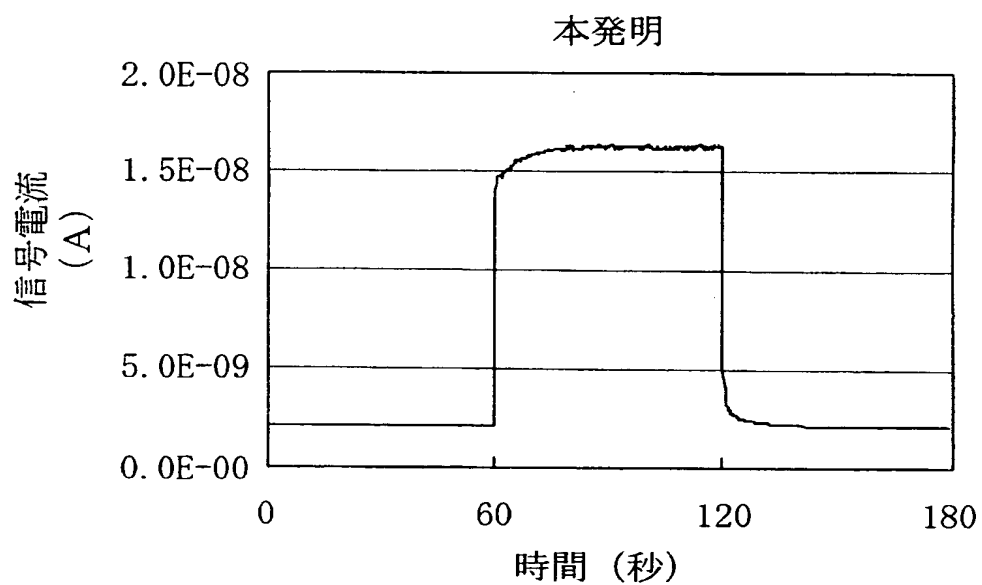
本発明



【図 9】



【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 C 1 を検出層面内ではほぼ均一になるように分布させることにより、感度及び応答性が良好で、しかも面内感度が良好な放射線検出器を提供する。

【解決手段】 C 1 がドーピングされているので、検出層 9 に存在する粒界等の保護が表面付近だけでなく内部にも及ぶ。したがって、リーク電流を低く保ちながら感度や応答性等の放射線の検出特性を良好なものとすることができる。また、C 1 ドーピングは気相で行うので、検出層 9 における結晶粒が均一化される（モフォロジーの改善）。その結果、面内における出力均一性が高められる。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 3 6 5 4 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 9 9 3]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地

氏 名

株式会社島津製作所

2 . 変更年月日

2 0 0 3 年 5 月 1 6 日

[変更理由]

名称変更

住所変更

住 所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地

氏 名

株式会社島津製作所